

## Segmented Block Copolymer 의 구조와 특성관계 II. Hard Segment 함량이 열적거동에 미치는 영향

도문석, 이한섭, 서승원\*

인하대학교 섬유공학과, \*효성 T&C 중앙연구소

### 1. 서론

Segmented block copolymer 인 polyurethane 은 열역학적으로 불친화성을 갖는 두 segment unit (Hard segment unit 과 Soft segment unit)에 의해 미세 상분리 현상이 나타나며 그 결과 hard-segment-rich hard domain 과 soft-segment-rich soft matrix 구조를 갖는다. 상은보다 높은 유리전이온도를 갖는 hard segment 와 낮은 유리전이온도를 갖는 soft segment 의 특성으로 인해 polyurethane 은 열가소성 탄성체의 성질을 갖으며 두 성분의 조성비에 따라 넓은 범위의 역학적인 성질을 나타낸다. 이런 polyurethane 은 중합 당시의 hard<sup>1,2</sup> 와 soft segment<sup>1,3</sup> 의 종류, soft segment 의 분자량, 분자량 분포<sup>4,5</sup>, 중합방법등에 따라 그 구조나 물성의 현격한 차이를 보인다. 따라서 그 사용용도나 온도등에 따라 그 요구 되어지는 특성이 다르게 된다. 본 연구에서는 soft segment 의 분자량을 일정하게 유지하면서 hard segment 의 함량을 다양하게 하여 중합한 polyurethanes 을 이용하여 hard segment 의 함량에 대한 열적 안정성을 살펴보기 위하여 포항의 synchrotron small angle x-ray scattering (SAXS)과 FTIR 을 사용하였다.

### 2. 시료

다양한 hard segment 함량의 polyurethanes 을 1 단계 중합으로 합성하였다. Hard segment 로는 4,4'-diphenylmethanediisocyanate (MDI)를 사용하였고 soft segment 는 poly(tetramethylene oxide) (PTMO)를 사용하였으며 1,4-butanediol (BD)을 이용하여 chain extension 반응을 하였다. 이들의 비율을 달리하면서 hard segment 의 함량을 다음 표 1 과 같이 조절하였다. 모든 시료는 DSC 로부터 구한 order-disorder transition temperature ( $T_{ODT}$ )보다 약 30~40 °C 정도 낮은 온도에서 12 시간 열처리하여 가장 안정한 구조를 유도하였다.

Name	PU1	PU2	PU3	PU4	PU5
H.S. wt%	22.0	26.1	42.5	52.9	65.4

표 1. 각 시료의 명명과 조성

## 1. 실험 방법

### 1. Synchrotron Small Angle X-ray Scattering (SAXS)

포항의 synchrotron x-ray source를 사용하여 실험을 수행하였다. Heating cell에 맞는 시료를 만들어 polyimide film으로 밀폐한 후 heating block 안에서 온도를 단계적으로 증가시키면서 sasx data를 얻었다. 각 온도 단계에서 안정한 구조를 얻기 위하여 일정 시간의 relaxation time을 부여하였다.

### 2. FTIR

원형 KBr Disc 위에 polyurethane solution을 casting하여 적당한 두께의 시료를 만든 후 일정 온도에서 열처리한다. 만들어진 시료에 서서히 열을 가하면서 IR spectrum을 얻는다. 온도를 가한 후 안정한 구조를 얻기 위해 relaxation 시간을 약 10분 정도로 하였다. 얻은 spectrum 중 수소결합된 carbonyl stretching band와 수소결합을 하지 않은 band의 거동을 이용하여 polyurethane의 열적 안정성 등을 관찰하였다.

## 2. 결과 및 고찰

그림 1은 PU3의 온도에 따른 sasx profiles를 3차원적으로 나타낸 것이다. 온도의 증가에 따라 domain spacing (d-spacing)을 나타내는 scattering maximum  $q$  ( $q_{max}$ )는 점점 작아짐을 알 수 있다. 즉 d-spacing은  $q_{max}$ 와 서로 반비례 관계를 나타내므로 온도에 따라 d-spacing이 서서히 증가함을 알 수 있다. 그림 2는 온도에 따른 d-spacing을 나타낸 것이다. 이런 결과는 온도의 증가에 따라 상온에서 열역학적인 불чин화성으로 인해 분리되었던 segment들의

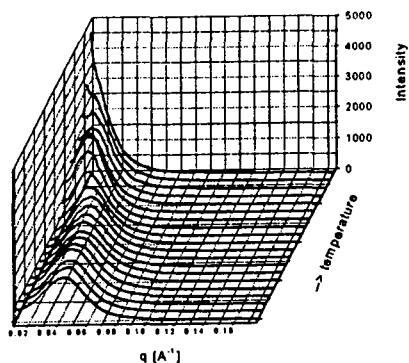


그림 1. 3-D plot of PU3 SAXS profiles

상용성과 mobility가 증가하게 되고 따라서 분리되었던 segment의 mixing이 시작되어

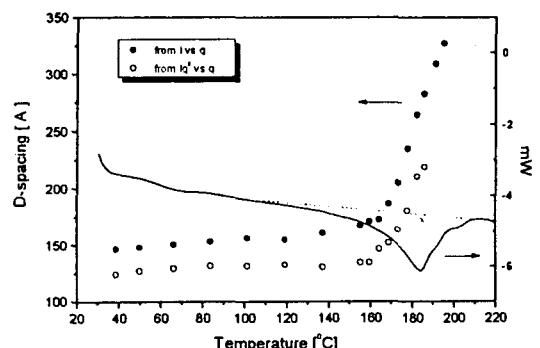


그림 2. D-spacing vs Temperature

segment 간의 수소결합으로 형성된 hard domain의 disruption을 유발하기 때문이다. 그림 2는 1차원적 라멜라 구조를 가상한 d-spacing (from I vs q)과 3차원적으로 등방인 라멜라 구조를 가정한 d-spacing (from  $Iq^2$  vs q)과 DSC 결과를 나타내었다. 두 경우 모두 d-spacing이 초기에는 온도에 의해 거의 변화가 없거나 서서히 증가하는 현상을 보이다가 약 170°C에서부터 급격한 증가를 보인다. 이는 열분석(DSC)에 의해 나타나는  $T_{ODT}$ 보다 약 10~20°C 정도 낮은 온도이다. 따라서 domain의 disorder가 활발히 시작되는 시점에서부터 d-spacing이 크게 영향을 받음을 알 수 있다. 이런 결과는 invariant (Q)의 변화, interfacial thickness (E)와 interface의 면적과 volume의 비에 비례하는 porod constant ( $K_p$ )의 변화에서도 볼 수 있다. Invariant (Q)는 다음의 식에서 볼 수 있듯이 두 segment의 volume fraction의 곱과 두 phase의 전자밀도 차의 곱에 비례한다<sup>6-8</sup>. 따라서 온도의 증가는 위에서 언급한 바와 같이 상분리된 구조의 disruption 유발하므로 위의 식에서 보듯이 전자 밀도의 차이가 줄어드는 효과를 나타낸다.

$$Q \propto \phi_1 \phi_2 (\rho_1 - \rho_2)^2$$

내고 그 결과 invariant (Q)는 그림 3에서 보는 바와 같이 감소한다. 초기에는 감소가 천천히 일어나다 약 150°C 정도에서부터 급격히 변함을 알 수 있다.

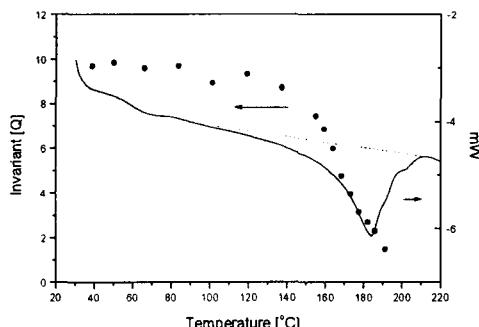


그림 3. Invariant (Q) vs Temperature

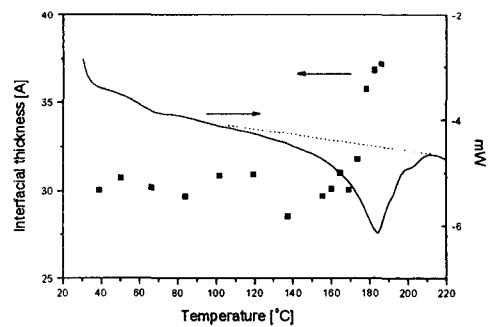


그림 4. Interfacial thickness (E) vs Temperature

상분리에 의해 형성된 두개의 상의 계면에서 전자 밀도가 급격하게 변화할 경우에는 다음의 Porod law가 성립이 된다. 그러나 실제 고분자는 thermal density fluctuation이나 diffuse phase boundary 등에 의해 sharp한 interface를 갖지 못하므로 porod law에서 벗어나게 된다.

본 연구에서는 전자밀도의 변화가 선형적인 model을 가정하여 다음의 공식을 적용시켜  $I(q)q^4$  vs  $q^2$ 의 plot으로부터 얻은 기울기와 절편으로부터 E와  $K_p$ 를 각각 구하였다.

$$\lim_{q \rightarrow \infty} I(q) \equiv \frac{K_p}{q^4} \left( 1 - \frac{E^2 q^2}{12} \right)$$

Interfacial thickness (E)는 상분리된 polyurethane의 hard domain과 soft domain의 계면의 두께로서 E 값으로부터 상분리의 정도를 간접적으로 알 수 있다. 일반적으로 상분리가 잘 된 구조의 경우는 E 값이 작고 온도에 따라 ordered hard domain의 붕괴가 발생하면 E 값은 커진다. 그림 4에서 보는 바와 같이 온도의 상승에 따라 E 값의 변화가 초기에는 거의 변화가 없다가 약 170°C 부근에서 갑자기 증가함을 알 수 있다. 마찬가지로 위의 방식으로 얻은 porod constant (Kp)는 다음의 식과 같이 표시할 수 있다.

$$K_p = 2\pi_e \bar{\eta}^2 \left( \frac{S}{V} \right)$$

식에서 보는 바와 같이 Kp는 단위 부피당 계면의 면적 (specific surface area)에 비례하는 값임을 알 수 있다. 따라서 상분리가 잘 일어나 hard domain과 soft matrix 간의 interfacial area가 많은 경우에는 그 값이 크고 domain이 disordered state가 되어 interfacial area가 줄어들면 그림 5에서 보는 바와 같이 약 150°C 정도에서 Kp 값이 급격히 작아짐을 알 수 있다. FTIR 실험의 결과, 즉 각 온도에 따른 수소결합 carbonyl stretching band와 수소결합을 이루지 않은 carbonyl stretching band의 intensity의 변화를 그림 6에 나타내었다. 그림에서 보듯이 약 150°C 까지는 수소결합을 하지않은 carbonyl stretching band의 intensity 변화는 미비하나 그 이후부터의 변화는 급진적임을 알 수 있다. 이는 150°C 까지는 hard domain의 열적 안정성이 있으나 그 이후 온도부터 domain disruption이 일어남을 보여준다. 이 온도 범위를 앞에서 언급한 여러 인자들, 즉 Kp, E, Q, d-spacing,들과 비교하여보면, Kp 와 Q의 경우는 FTIR 실험의 결과와 같은 온도에서 거동을 나타내지만 나머지는 이보다 약 20°C 정도 높은 온도에서

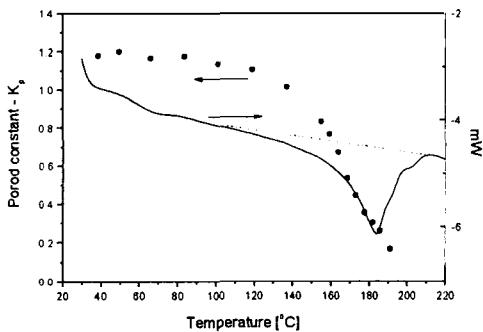


그림 5. Porod constant (Kp) vs Temperature

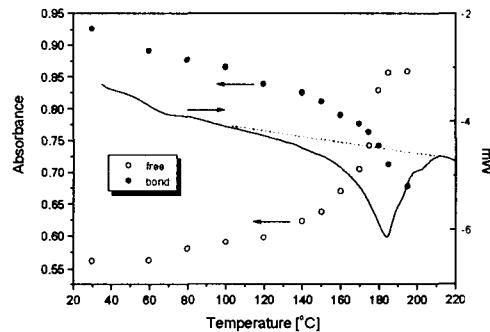


그림 6. Thermal stability of PU3 vs Temperature

변화를 나타내었다. 이는 domain disruption이 시작된 후 바로 domain의 전체를 붕괴시키지는 않고 외부만이 영향을 받아 domain 간의 거리에는 영향을 주지 않는다. E 값의 경우도 이와 비슷한 현상을 보이는 것으로 보아 domain disruption 초기에는 외부 변형의 형태가 선형적 인 형태를 유지하면서 변형이 이루어짐을 알 수 있다. 반면에 Kp 와 Q의 경우에는 E 와 d-spacing 보다 낮은 온도에서 변화가 이루어지는 현상을 보인다. 150°C에서의 외부 변

형은 hard domain 과 soft matrix 사이의 interfacial area 를 줄이는 요인이 되며, 둘 사이의 전자 밀도 차이를 줄이는 요인이 되기도 한다. 그러므로 이런 현상에 민감한 인자인  $K_p$  와  $Q$  가  $E$  와 d-spacing 보다 낮은 온도에서 변화는 결과를 나타낸다.

### 3. Reference

1. C.M.Brunette, S.L.Hsu, M.Rossman, W.J.MacKnight, N.S.Schneider, *Polym. Eng. Sci.* **1981**, *21*, 668
2. G.L.Wilkes, J.A.Emerson, *J.Appl.Phys.* **1976**, *47*, 4261
3. F.A.Miller, S.B.Lin, K.K.S.Hwang, K.S.Wu, P.E.Gibson, S.L.Cooper, *Macromolecules* **1985**, *18*, 32
4. T.Hashimoto, K.Sasaki, H.Kawai, *Macromolecules* **1984**, *17*, 2812
5. T.Nishi, T.T.Wang, T.K.Kwei, *Macromolecules* **1975**, *8*, 227
6. Y.Li, T.Gao, J.Liu, K.Linliu, C.R.Desper, B.Chu, *Macromolecules* **1992**, *25*, 7365
7. T.P.Russell, J.T.Koberstein, *J.of Polymeer Sci.Polymer Physics* **1985**, *24*, 1109
8. J.T.Koberstein, T.P.Russell, *Macromolecules* **1986**, *19*, 714